

(11) Publication number:

Generated Document.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 63101851

(51) Intl. Cl.: H01L 41/22 A61B 8/00 C

17/00 H04R 31/00

(22) Application date: 25.04.88

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

01.11.89

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: YOKOGAWA MEDI

(72) Inventor: TAKEUCHI YASUTO

(74) Representative:

## (54) MANUFACTURE OF HIGH-MOLECULAR THIN-FILM PIEZOELECTRIC TRANSDUCER

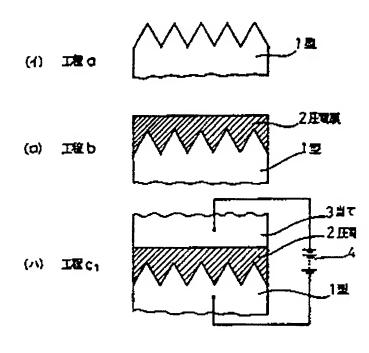
(57) Abstract:

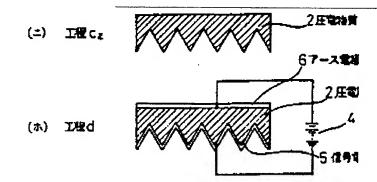
PURPOSE: To obtain a high-molecular thin-film piezoelectric transducer utilizing the feature of a solvent method by a method wherein a soluble high-molecular piezoelectric material is dissolved by a solvent, and applied onto a mold having the shape of an array transducer, the solvent is volatilized and solidified, a molded form is removed from the mold and electrodes are formed onto both surfaces.

CONSTITUTION: A mold 1 with irregularities is manufactured, and a mold release agent is applied. A piezoelectric substance solution in which P(VDF-TrFE) is dissolved by DMF is applied gradually. The solution is applied, and a piezoelectric film 2 is formed. A contact piece 3 composed of a conductor is mounted onto the surface on the reflection side of the

piezoelectric film 2, and a power supply 4 is connected to the mold 1 and the contact piece 3 and polarization treatment is executed. When the mold 1 consists of a bad conductor, the piezoelectric film 2 is peeled from the mold 1. A signal electrode 5 and a ground electrode 6 are fitted onto both surfaces of the peeled piezoelectric body 2, and polarization treatment is executed. Accordingly, a high-molecular thinfilm piezoelectric transducer utilizing the feature of a solvent method is acquired.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio





## ⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-273372

⑤Int. Cl. <sup>4</sup>	識別配号	庁内整理番号	@公開	平成1年(1989)1	1月1日
H 01 L 41/22 A 61 B 8/00 G 01 N 29/04 H 04 R 17/00 31/00	3 3 0 3 3 0	C-7342-5F 8718-4C A-6928-2G Y-7923-5D 6824-5D審査請求	<b>李镕</b> 亚	請求項の数 3 (全	≧4頁)
	0 0 0	0004 00番鱼明水	Non-1	明からの女 3 (主	・4只ノ

**図発明の名称** 高分子薄膜圧電トランスデューサの製造方法

②特 願 昭63-101851

②出 願 昭63(1988)4月25日

⑩発 明 者 竹 内 康 人 東京都立川市栄町6丁目1番3号 横河メデイカルシステ

ム株式会社内 ディカルシステー 東京将日野末知が54丁日2乗地 192

⑦出 願 人 横河メデイカルシステ 東京都日野市旭が丘4丁目7番地-127 ム株式会社

### 明和曹

1. 発明の名称

高分子 神 膜 圧 電トランスデューサの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 可溶性高分子圧電材料を用いて行う超音波 探触子の製造方法において、可溶性高分子圧 電材料を適当な溶剤で溶かし、該溶液を使用 されるアレイトランスデューサの形状の型に 連布し、溶剤を輝発させて固化後型から外し、 両面に電極を設けて用いることを特徴とする 高分子辨膜圧電トランスデューサの製造方法。
- (2) 可溶性高分子圧電材料に弗化ビニリデンー 3 弗化エチレン共重合体を用い、溶剤にジメ チルホルムアミドを用いることを特徴とする 請求項 1 記載の高分子薄膜圧電トランスデュ ーサの製造方法。
- (3)型に導電体材料を用い、圧電膜の固化中又は固化後に前記圧電膜を挟む型又は型離脱後取り付ける信号電板と、その反対面に取り付

けたアース電板との間に高電圧を印加して分 極処理をすることを特徴とする請求項 1 記載 の高分子薄膜圧速トランスデューサの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は弗化ビニリデンー3 弗化エチレン共重合体等の可溶性の高分子材料を用いた高分子神膜 圧電トランスデューサの製造方法に関する。

(従来の技術)

超音被探触子に用いる圧電材料には水晶、水溶性結晶、圧電セラミック、高分子圧電材料等があるが、成形性がよく、フィルム状にすることができ、又、可換性がある等の利点からポリ弗化ビニリデンー3 弗化ビニリデンー3 弗化ビニリテンサ重合体(P(VDF-TrFE))に代表される高分子圧電材料が医用超音波探触子に応用され始めている。

従来、この種の高分子圧電材料を用いた母音波 探験子は、圧電材料が薄膜の形でしか入手できな かったので、所謂硬いパッキング手法により作られることがほとんどであった。

しかしながら、このような方法では以の両面ともが自由な、別えば水中に設だけ吊したような使い方ができない。そこで型の上に競を形成した後それを剥がして独立の膜として使うような使い方が提案されているが、それでは熱プレス法や溶剤

法の特徴的な利点を生かすことができない。

本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、 その目的は、溶剤法の特徴を生かした高分子薄膜 圧電トランスデューサを実現することにある。

(課題を解決するための手段)

前記の課題を解決する本発明は、可溶性高分子 圧電材料を用いて行う超音波深触子の製造方法に おいて、可溶性高分子圧電材料を適当な溶剤で溶 かし、胰溶液を使用されるアレイトランスデュー サの形状の型に塗布し、溶剤を揮発させて固化後 型から外し、両面に電極を設けて用いることを特 微とするものである。

(作用)

最終的に用いられるアレイトランスデューサの型にP(VDFーTrFE)をDMFに溶かした溶液を塗布して解発させ、固化後分極処理をする。 両面に信身電極とアース電極を取り付け任意の形状の薄膜アレイトランスデューサを切る。

(実施房)

以下、図面を参照して本発明の製造方法の実施

例を詳細に説明する。

第1回は本発明の圧電験の製造方法の一実施例 の説明図である。図において、各図は圧電膜の製 造方法の工程を示している。 (イ)の工程a で凹 凸を有する型1を作り、離型剤を塗っておく。型 1を導電性のある物質で作る場合は、例えば真論 のブロックにテフロン膜を焼き付け加工して離型 を確実にしたようなもので十分である。又、型1 に導電性を持たせる必要のない協合は趙型剤とし ては油脂類や脂肪酸又は高級石鹼のようなものの 神暦が利用できる。又型1を凹凸のあるものにす るのは、厚み共振をほとんど生じないため単独の 平行平面の膜よりも広い周波数特性を得ることが できるからである。 (ロ) の工程 b ではP(VD F-TrFE)をDMFで溶かした圧増物質溶液 を少しずつ進布して行く。図はこのように溶液が 連布されて圧電膜 2 が形成された状態を示してい る。(ハ)の工程C」では型1が導電体であれば、 圧電膜2の反射側の面に導電体の当て子3を取り 付けて、電源4を型1と当て子3に接続して分板

処理をする。(二)の行程C2 は型1が不導良体である場合にこの行程C2 に進み、型1から剥がした圧電膜2を示している。(ホ)の行程d において剥がした圧電体2の両面に信号電板5とアース電板6をアルミ蒸等などの方法により取り付けて電源4を両者に接続して分板処理を行う。

第1回で得た圧電機2の利用方法の一例を第2回に示す。図において、第1回と同じ部分には同一符号を付してある。図中、7は信号電極としてののではのではののではないのではないのではないのでは、8はは今のパターンを用いる。9はエポキシ財脳性のパッキング、10は必要に応じて付ける薄いプラスチックの保護機である。

第2図に示すものは、第1図の行程C1でできた分析すみのぎざぎざの圧電膜2に共通アース電板6と個別の信号電板7を当接又は被着してアレイトランスデューサとして用いたものである。圧 電膜2のぎざぎざ部分を第2図とは逆に上方に向 けてもよい。

又、第2回ではほ月側のストライプ電極としての個別電極7はぎざぎざの3山に1つが当るるが、中のピッチとストライプ電極7の幅、ピッチ等とは、アレイトランスデューサの性能等に本質的に関係はなく、1山ずつ当ても更に多くの山数を当てるようにしても差しる多数のい。更に"山"または凹凸の構造は平行な多のないの目又は蜂の災状の分布等であっても同様な方法で製造することができる。

第3 図は第1 図の製造方法で作られた圧電膜 2 を型1 から外して、両面に電極7 を取り付け、リード線11をそれぞれ接着して、その上に保護膜10を設けた水中ハイドロホンに用いた例である。このハイドロホンは両方向共に感度を有している。保護膜11 は防水の為に必須である。

尚、実施例の型1の面のぎざぎざ部分には型1 から外した後、例えば接着剤のようなものを詰め て補強してもよい。

### (発明の効果)

以上詳報に説明したように本発明によれば、溶液法によって目的に適ったアレイトランスデューサを得ることができるようになり、実用上の効果は大きい。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例の圧電膜の製造方法の説明図、第2 図は製造した圧電膜を用いるアレイトランスデューサの図、第3 図は圧電膜を用いたハイドロホンの図である。

1 …型 2 … 圧電膜 3 … 当て子 4 … 電源 5 … 信号電板 6 … アース電板 7 … 個別電板 8 … ブリント基板 9 … パッキング 1 0 … 保障機

特許出願人 横河メディカルシステム株式会社

